

电子

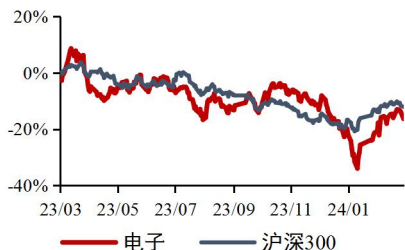
周跟踪（20240318-20240324） 领先大市-A（维持）

——美光最新财季业绩超预期，2024年存储市场势头强劲

2024年3月26日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源：最闻

相关报告：

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：全球半导体行业回温，持续看好生成式AI拉动的存储行业复苏 2024.3.18

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：全球半导体1月销售额同比增幅扩大，博通FY24Q1业绩受益AI发力 2024.3.10

分析师：

高宇洋

执业登记编码：S0760523050002

邮箱：gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码：S0760522050001

邮箱：xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体：**本周（2024.03.18-2024.03.24）大盘整体下跌，电子板块表现较好，上证指数跌0.22%，深圳成指跌0.49%，创业板指数跌0.79%，科创50跌1.79%，申万电子指数涨1.74%，Wind半导体指数涨0.89%，费城半导体指数涨3.16%，台湾半导体指数涨3.50%。细分板块中，周涨幅前三大板块为半导体设备（+6.78%）、其他电子（+6.21%）、消费电子（+4.55%）。个股上，涨幅前五为：鼎通科技（+65.40%）、兆龙互连（+48.87%）、华丰科技（+45.53%）、新亚电子（+43.94%）、大为股份（+37.86%）；跌幅前五为：奥比中光-UW（-15.32%）、飞凯材料（-9.42%）、纬达光电（-8.91%）、铭普光磁（-8.40%）、纳思达（-7.96%）。

➢ **行业新闻：**2024全年HBM供给位元年增预估高达260%，产能将占DRAM产业14%。Trend Force集邦咨询预估，截至2024年底，整体DRAM产业规划生产HBM TSV的产能约为250K/m，占总DRAM产能约14%，供给位元年成长约260%。美光发布FY24Q2财报，业绩超预期，2024年HBM产能已售罄。美光FY24Q2受益于DRAM和NAND Flash需求及价格同步上升，营收同比大涨58%（环比增长23%）至58亿美元，优于市场预期的51亿至55亿美元；毛利率为20%，也优于市场预期11.5%-14.5%；同时结束连续五个季度的亏损，实现扭亏为盈，比预期提前一个季度。美光HBM产能供不应求，2024年已售罄，2025年绝大部分供应已分配完毕。受益于人工智能服务器对HBM、DDR5和数据中心SSD的需求，数据中心业务增势迅猛。英伟达有望从三星采购HBM芯片。海力士实际上是英伟达的HBM3芯片唯一供应商，而日前黄仁勋在提及HBM芯片时表示，英伟达正处于对三星的HBM芯片进行测试的阶段，可能会在未来采用。三星一直在HBM上投入巨资，以追赶竞争对手海力士。

➢ **重要公告：**【中微公司】3月18日发布2023年年度报告，2023年实现营收62.64亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比增长52.67%；占营业收入约75.1%的等离子体刻蚀设备2023年同比增长49.43%。【乐鑫科技】3月22日发布2023年年度报告，2023年实现营收14.33亿元，同比增长12.74%；归母净利润1.36亿元，同比增长39.95%。

投资建议

➢ 受益于DRAM和NAND Flash需求及价格同步上升，美光最新财季业绩超预期，并成功结束连续五个季度的亏损，实现扭亏为盈。得益于生成式AI的火爆，推动了对HBM的旺盛需求，美光2024年HBM产能预计已全部售罄，2025年绝大部分供应已分配完毕。同时TrendForce预估2024全年HBM供给位元年增高达260%，美光预计2024年DRAM和NAND供应量将低于需求，定价水平将进一步提高，2024年存储市场势头强劲。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级



请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

1

目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
2. 数据跟踪.....	6
3. 新闻公告.....	9
3.1 重大事项.....	9
3.2 行业新闻.....	10
3.3 公司公告.....	12
4. 风险提示.....	20

图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2： 周涨跌幅半导体设备、其他电子、消费电子表现领先.....	4
图 3： 月涨跌幅其他电子、半导体设备、元件表现领先（30 日滚动）.....	5
图 4： 年初至今涨跌幅半导体设备、元件、消费电子表现领先.....	5
图 5： 半数板块当前 P/E 低于历史平均值.....	5
图 6： 多数板块当前 P/B 处于历史平均值.....	5
图 7： 本周个股涨幅前五.....	6
图 8： 本周个股跌幅前五.....	6
图 9： 全球半导体月度销售额及增速.....	6
图 10： 分地区半导体销售额.....	6
图 11： 中国集成电路行业进口情况.....	7

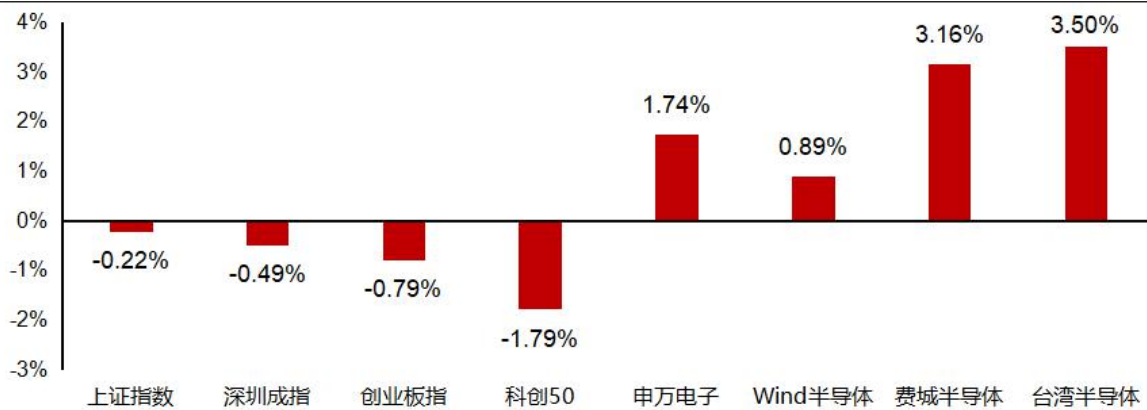
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	7
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	7
图 14: 北美半导体设备销售额.....	7
图 15: 日本半导体设备销售额.....	7
图 16: 全球硅片出货面积.....	7
图 17: NAND 现货均价.....	8
图 18: DRAM 现货均价.....	8
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	8
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	8
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	8
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	9
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	9
表 1: 本周重大事项.....	9
表 2: 本周重要行业新闻.....	10
表 3: 本周重要公司公告.....	12

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.03.18-2024.03.24）大盘整体下跌，电子板块表现较好，上证指数跌 0.22%，深圳成指跌 0.49%，创业板指数跌 0.79%，科创 50 跌 1.79%，申万电子指数涨 1.74%，Wind 半导体指数涨 0.89%，费城半导体指数涨 3.16%，台湾半导体指数涨 3.50%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

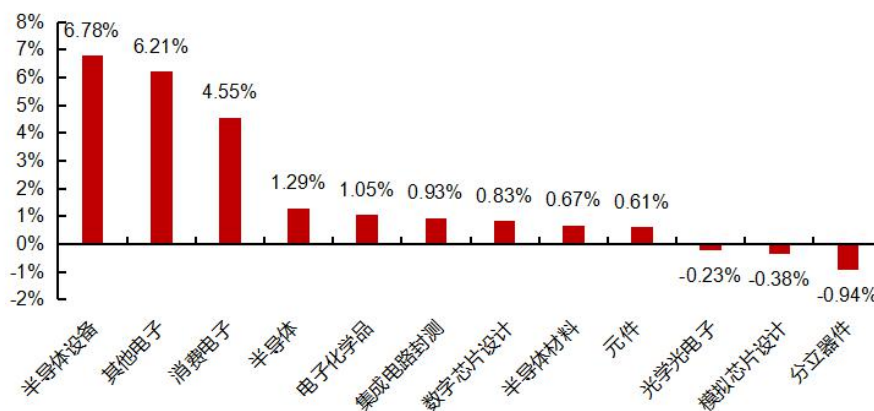


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

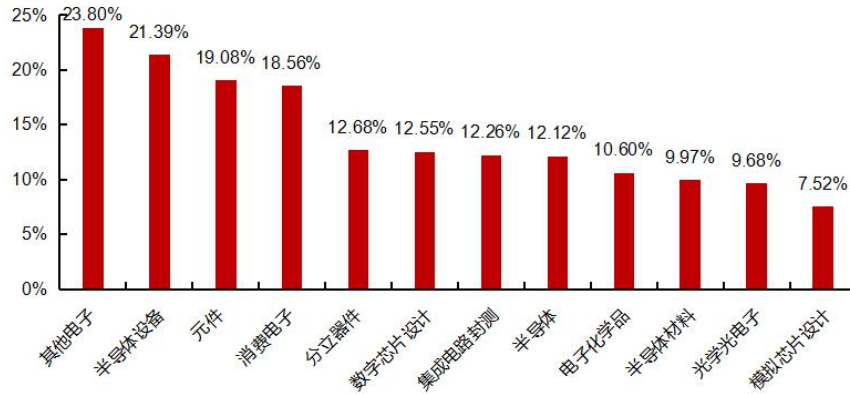
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅半导体设备、其他电子、消费电子表现领先



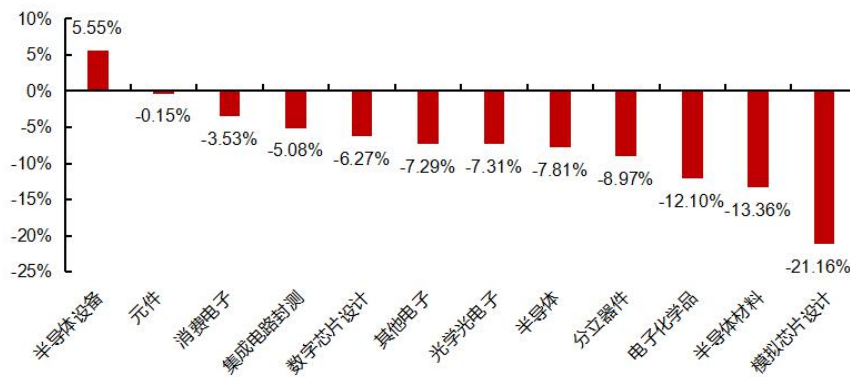
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅其他电子、半导体设备、元件表现领先（30 日滚动）



资料来源：Wind，山西证券研究所

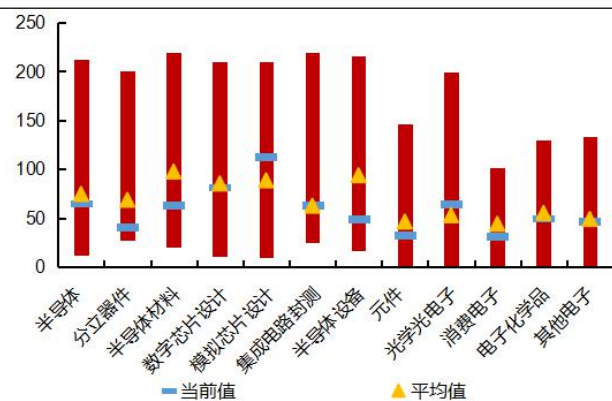
图 4：年初至今涨跌幅半导体设备、元件、消费电子表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

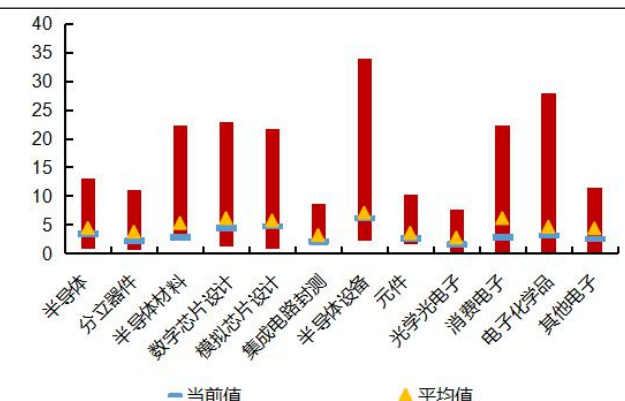
1.2.2 估值

图 5：半数板块当前 P/E 低于历史平均值



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 处于历史平均值

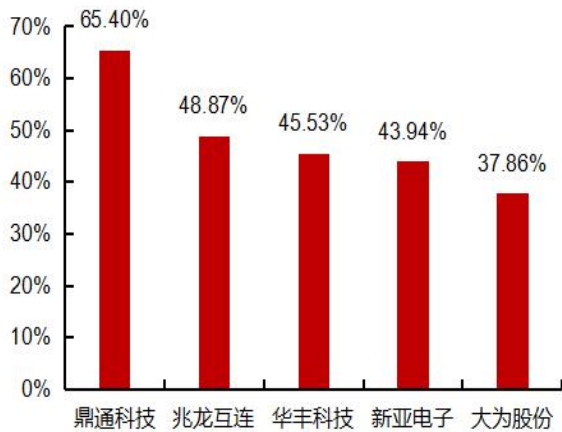


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

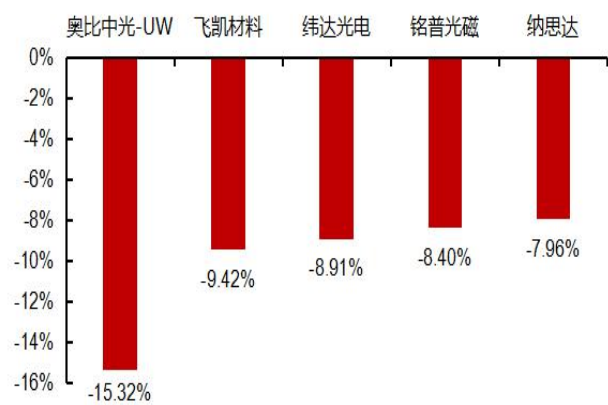
从个股情况看，鼎通科技、兆龙互连、华丰科技、新亚电子、大为股份涨幅领先，涨幅分别为65.40%、48.87%、45.53%、43.94%、37.86%；奥比中光-UW、飞凯材料、纬达光电、铭普光磁、纳思达跌幅居前，跌幅分别为-15.32%、-9.42%、-8.91%、-8.40%、-7.96%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

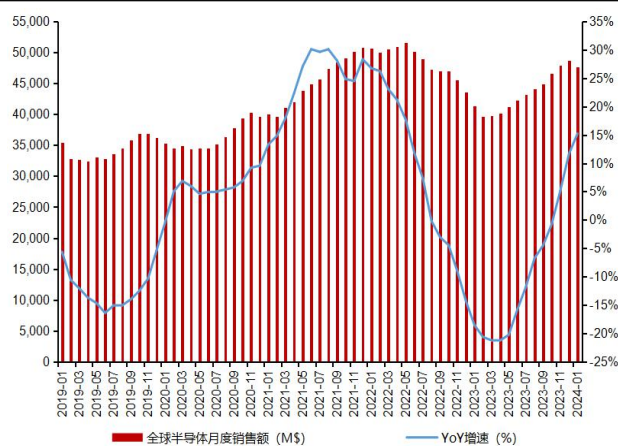
图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

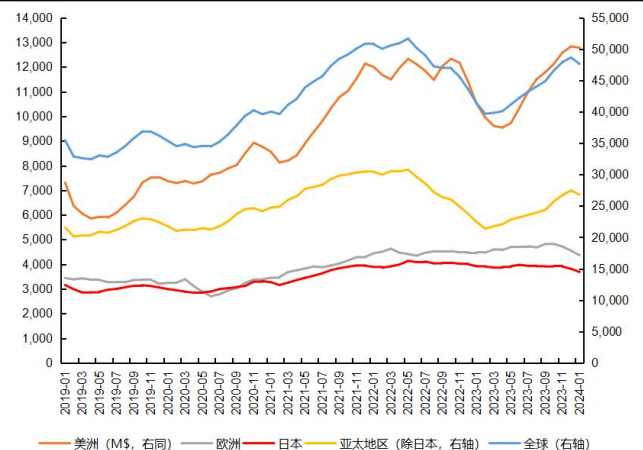
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



资料来源：WSTS，山西证券研究所

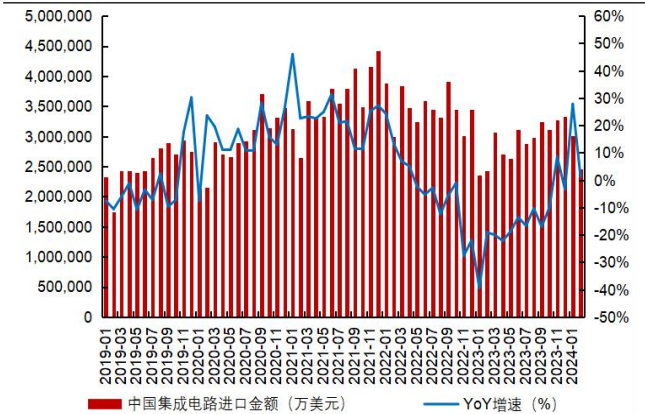
图 10：分地区半导体销售额



资料来源：WSTS，山西证券研究所

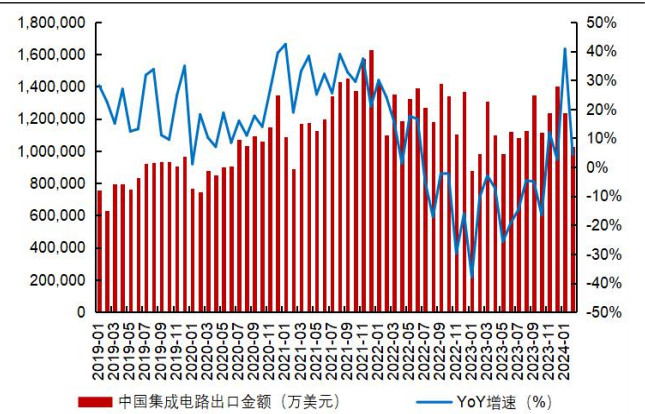


图 11：中国集成电路行业进口情况



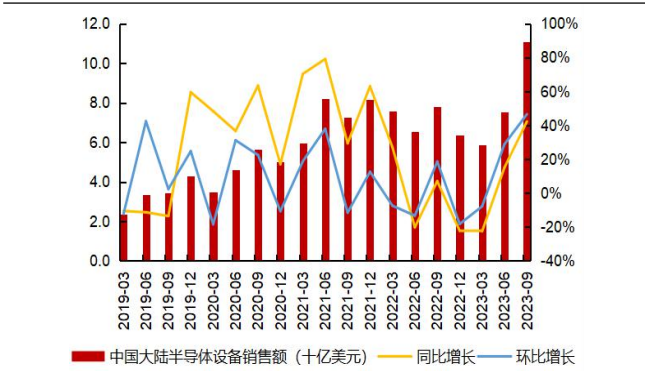
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



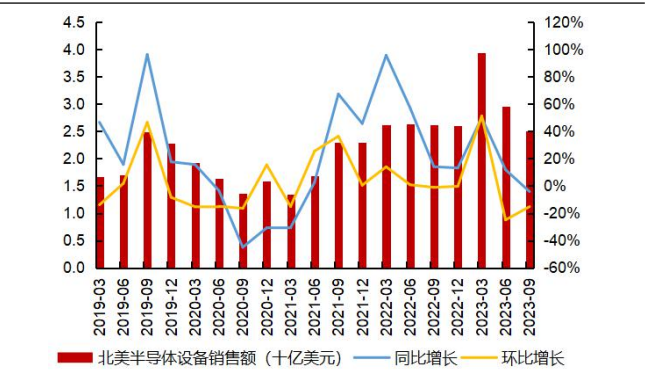
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



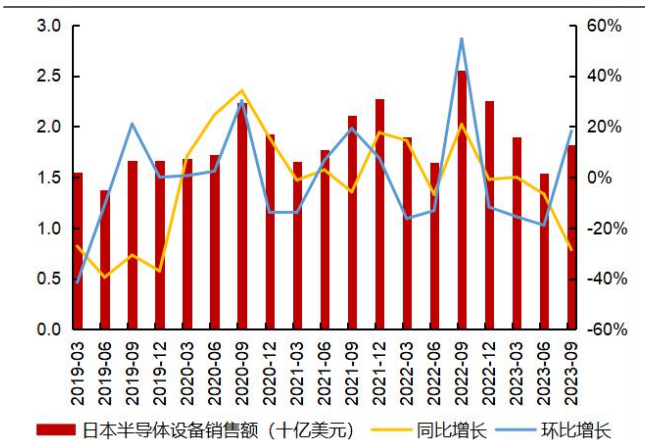
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



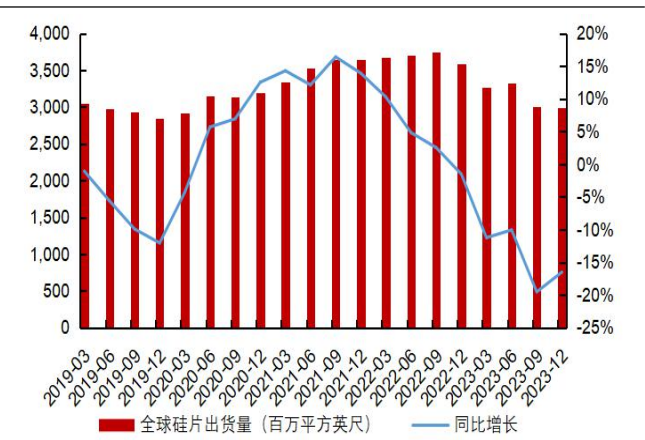
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额



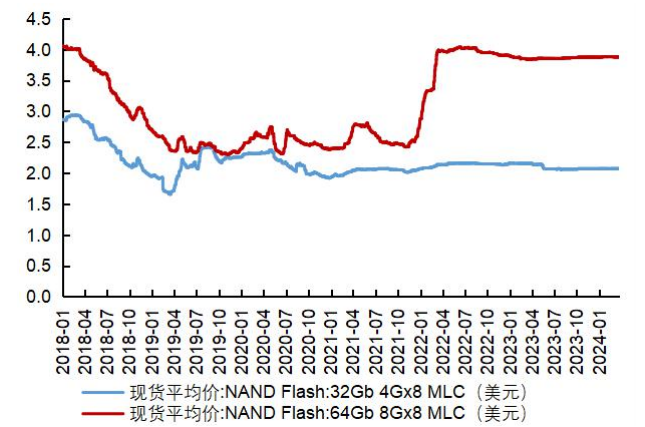
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 16：全球硅片出货面积



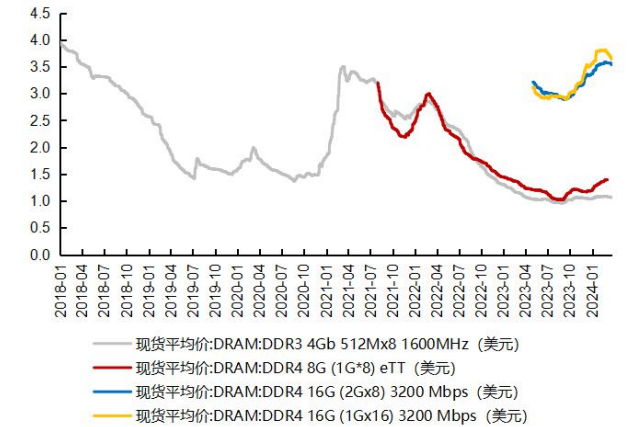
资料来源：SEMI，山西证券研究所

图 17: NAND 现货平均价



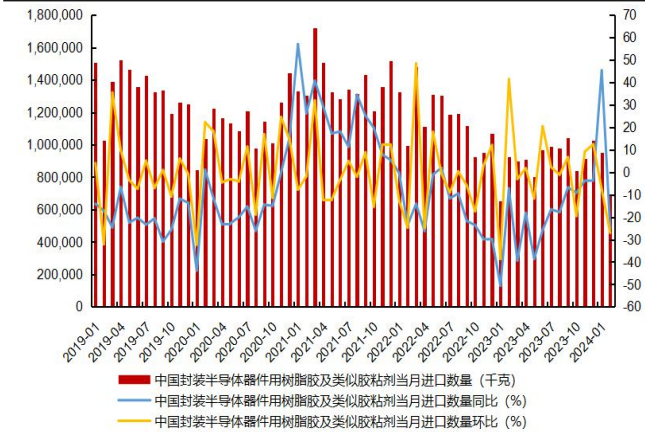
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



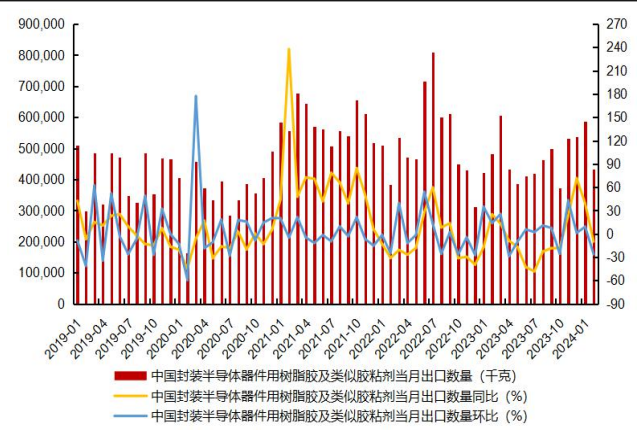
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



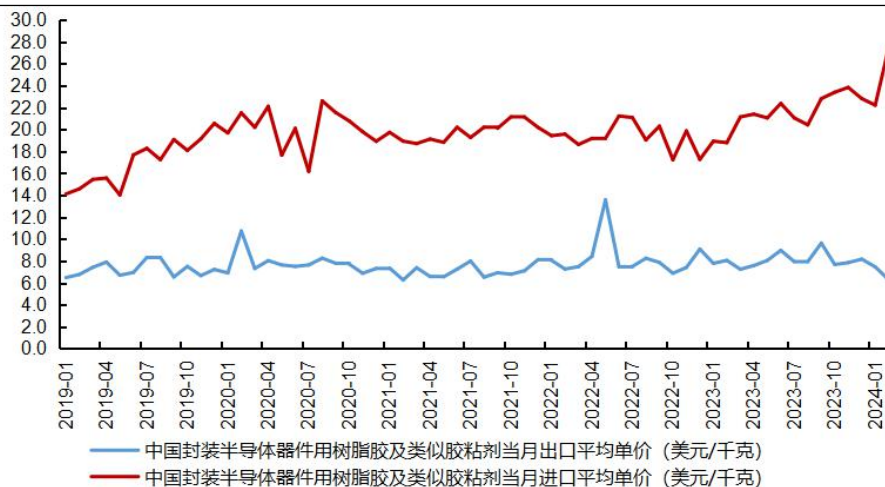
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



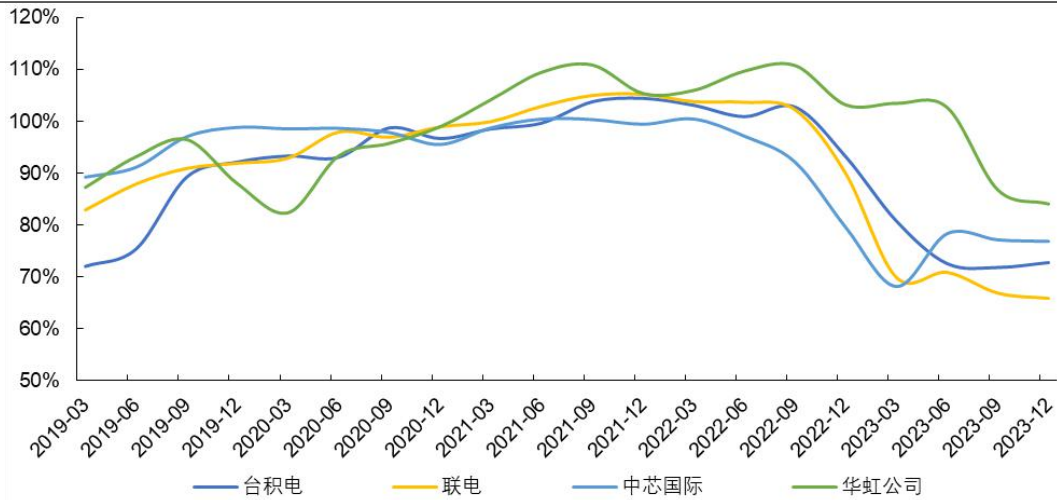
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21: 半导体封装材料进出口均价



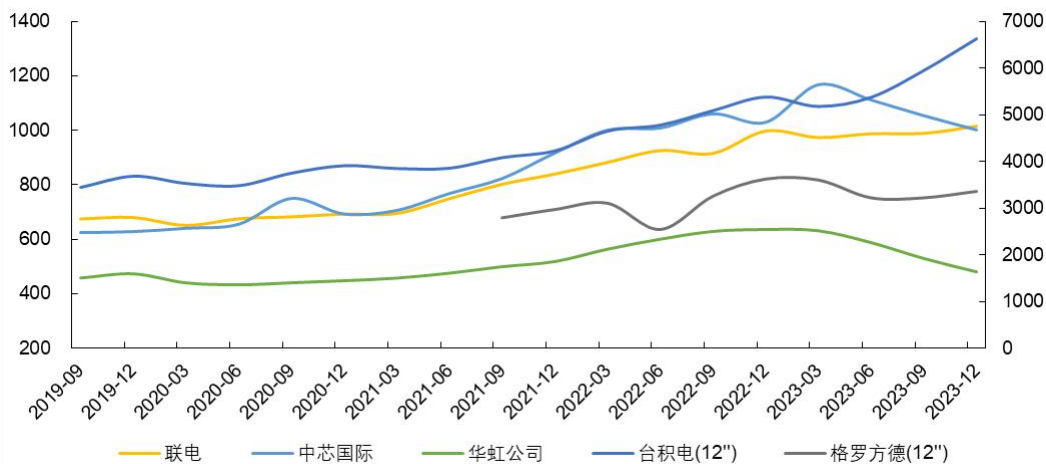
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年3月18日		帝科股份			
2024年3月19日		金百泽	麦捷科技、拓荆科技、德明利		
2024年3月20日	纳芯微	韦尔股份	长光华芯		

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2024年3月21日					铭普光磁
2024年3月22日		盈方微	新洁能		芯原股份、太龙股份
2024年3月23日		路维光电、炬光科技	钜泉科技	赛微电子	

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2024年3月18日	消息称苹果正与谷歌洽谈 Gemini 合作为 iPhone 提供生成式 AI 功能。 苹果公司正与谷歌就如何将谷歌的 Gemini 人工智能引擎植入 iPhone 进行谈判，以支持今年 iPhone 软件的一些新功能。如果苹果和谷歌达成协议，它将以两家公司的搜索合作关系为基础，谷歌每年向苹果支付数十亿美元，以使其搜索引擎成为 iPhone 和其他设备 Safari 网络浏览器的默认选项。这笔交易将使 Gemini 获得数十亿潜在用户的关键优势，但这也可能是一个迹象，表明苹果在人工智能方面的努力并没有像市场所希望的那样进展顺利，这可能会招致两家公司进一步的反垄断审查。	爱集微
2024年3月18日	机构：预计 2024 年全球 AI PC 出货量可达 4800 万台。 机构 Canalys 于 3 月 18 日公布的最新预测显示，预计 2024 年全球人工智能电脑（AI PC）出货量可达 4800 万台，在 PC 市场占比约为 18%。2025 年，预计 AI PC 出货量将超过 1 亿台，占比 40%。该机构预测 2024~2028 年期间，复合年均增长率可达 44%，2028 年 AI PC 出货量将超过 2 亿台。目前英特尔等厂商均已推出集成有专用人工智能加速单元（如神经处理单元 NPU）的 PC 处理器，业界预计 AI PC 将释放全新生产力，提高效率与实现个性化功能。Canalys 分析师表示，人工智能加速芯片在个人计算领域的广泛应用，将带来变革。AI PC 将带来更高的能效和安全性，并降低与运行人工智能负载相关的成本。该机构预测，与未集成 NPU 的同类 PC 相比，AI PC 将溢价 10%~15%。随着搭载率的提升，2025 年价格 800 美元及以上的 PC，将有一半支持人工智能计算，到 2028 年这一比例将增至 80%。这有助于推动 PC 市场整体价值从 2024 年的 2250 亿美元增长至 2028 年的 2700 亿美元以上。	Canalys
2024年3月18日	2024 全年 HBM 供给位元年增预估高达 260%，产能将占 DRAM 产业 14%。 TrendForce 集邦咨询预估，截至 2024 年底，整体 DRAM 产业规划生产 HBM TSV 的产能约为 250K/m，占总 DRAM 产能约 14%，供给位元年成长约 260%。2023 年 HBM 产值占比之于 DRAM 整体产业约 8.4%，至 2024 年底将扩大至 20.1%。HBM 生产周期较 DDR5 更长，从投片到产出与封装完成需要两个季度以上。三星、SK 海力士至今年底的 HBM 产能规划最积极，三星 HBM 总产能至年底将达约 130K（含 TSV）；SK 海力士约 120K，但产能会依据验证进度与客户订单持续而有变化。目前 SK 海力士于 HBM3 市场比重逾 9 成，而三星将随着后续数个季度 AMD MI300 逐季放量持续紧追。	Trend Force
2024年3月19日	铠侠及西部数据率先提升产能利用率，带动全年 NAND Flash 供应位元年增率上升至 10.9%。 据 TrendForce 集邦咨询研究显示，在 NAND Flash 涨价将持续至第二季的预期下，部分供应商为了降低成本，并寄望今年重回获利。今年三月起铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近九成，其余业者均未明显增加投产规模。NAND Flash 价格持续上涨，部分供应商为了减少亏损、降低成本，并寄望于今年重回获利。铠侠/西部数据率先将产能利用率恢复至近九成，其余业者均未明显增加投产规模。为应对下半年旺季需求，加上铠侠/西部数据本身库存已处低水位，本次扩大投产主要集中在 112 层及部分 2D 产品，有望在今年实现获利，并进一步带动 2024 年 NAND Flash 产业供应位元年增率达 10.9%。三星和美光最积极，预估两家业者于今年第四季时，200 层以上制程产出将超过四成。铠侠和西部数据 2024 年产出重心仍为 112 层，而受惠于日本政府补助支持，预计今年下半年将开始移入设备，增加 218 层产出，预估 2025 年 218 层产出更为积极。	Trend Force
2024年3月19日	全新“核弹”！英伟达 B200 发布：2080 亿个晶体管，FP4 算力高达 40PFlops！还有最强 AI 芯片 GB200。 英伟达在 GTC2024 大会上发布了基于 Blackwell 架构的 B200 GPU，晶体管数量达到 2080 亿个，FP4 算力高达 40 petaflops，是上一代	芯智讯



时间	内容	来源
	Hopper 架构 GPU 的 5 倍。B200 GPU 采用了台积电的 N4P 制程工艺，配备了 192GB HBM3e 内存，可提供 8TB/s 的带宽，支持全新的 FP4 和 FP6 格式，吞吐量是 Hopper H100 的 FP8 格式的两倍。此外，还推出了 GB200 超级芯片，它基于两个 B200 GPU，外加一个 Grace CPU，理论算力达到 40 petaflops。以及面向服务器的解决方案 HGX B200 和 HGX B100，它们分别基于八个 B200 GPU 和一个 x86 CPU，以及八个 B100 GPU 和一个 x86 CPU。英伟达还推出了第五代 NVLink 和 NVLink Switch 7.2T，它们可以提供更高的通信带宽。针对有大型需求的企业提供服务器成品，例如 GB200 NVL72 服务器，它提供了 36 个 CPU 和 72 个 Blackwell 架构 GPU，总计 720 petaflops 的 AI 训练性能或 1,440 petaflops 的推理性能。	
2024 年 3 月 19 日	SK 海力士超高性能 AI 存储器 ‘HBM3E’，全球首次投入量产并开始向客户供货。 SK 海力士宣布，公司率先成功量产超高性能用于 AI 的存储器新产品 HBM3E，将在 3 月末开始向客户供货。HBM3E 是 HBM3 的扩展版，在速度方面，最高每秒可以处理 1.18TB（太字节）的数据，其相当于在 1 秒内可处理 230 部全高清（Full-HD，FHD）级电影。HBM3E 不仅满足了用于 AI 的存储器必备的速度规格，也在散热等所有方面都达到了全球最高水平。SK 海力士 HBM 业务担当副社长柳成洙表示，“公司通过全球首次 HBM3E 投入量产，进一步强化了领先用于 AI 的存储器业界的产品线”。SK 海力士坚信，HBM3E 将成为可满足这些要求的现有最佳产品。	全球半导体观察
2024 年 3 月 19 日	英伟达扩大与比亚迪等中国车企合作，发展自动驾驶。 集微网消息，英伟达当地时间 3 月 18 日召开 GTC 大会，该公司表示正在扩大与比亚迪等中国车企的合作，使用英伟达车载芯片平台 Drive Thor 实现更高级别自动驾驶和其它数字功能。比亚迪 2023 年超过特斯拉，成为全球第一大电动汽车制造商，将使用英伟达下一代车载芯片 Drive Thor，以提高自动驾驶等数字功能水平。比亚迪也将使用英伟达的技术，来简化工厂和供应链，还将开发虚拟展厅。英伟达自动驾驶业务副总裁 Danny Shapiro 表示，中国汽车制造商如比亚迪、小鹏、广汽等，以及自动驾驶卡车制造商等在 3 月 18 日 GTC 大会上宣布将与英伟达扩大合作，此外，长途货运卡车、无人驾驶出租车、货物配送车等研发公司，也将利用英伟达 Drive Thor 满足 L4 等高级别自动驾驶需求，合作厂商包括：Nuro、Plus、Waabi、WeRide（文远知行）。Shapiro 透露，英伟达还会与软件公司 Cerence 合作，为车载计算改造大语言模型（LLM）人工智能（AI）系统。	爱集微
2024 年 3 月 20 日	英伟达寻求从三星采购 HBM 芯片。 英伟达计划从三星采购高带宽存储（HBM）芯片，这是人工智能芯片的关键组件，三星试图追赶韩国同行 SK 海力士，后者已开始大规模量产下一代 HBM3E 芯片。HBM 已成为人工智能热潮的重要组成部分，因为与传统存储芯片相比，它提供了更快的处理速度。黄仁勋表示：“HBM 是一个技术奇迹。”他补充说，HBM 还可以提高能效，并且随着耗电的人工智能芯片变得更加普遍，将帮助世界保持可持续发展。SK 海力士实际上是 AI 芯片领导者英伟达的 HBM3 芯片的唯一供应商。虽然没有透露新 HBM3E 的客户名单，但 SK 海力士高管透露，新芯片将首先供货英伟达并用于其最新的 Blackwell GPU。三星一直在 HBM 上投入巨资，以追赶竞争对手。三星于 2 月宣布开发出 HBM3E 12H，这是业界首款 12 层堆栈 HBM3E DRAM，也是迄今为止容量最高的 HBM 产品。三星表示，将于今年上半年开始量产该芯片。	爱集微
2024 年 3 月 21 日	AMD AI PC 创新峰会：携手合作伙伴展示 Ryzen AI PC 生态系统强大实力。 AMD 在 AI PC 创新峰会上展示了其在中国 AI PC 生态系统中的发展势头，并将领先的 AI 计算带给消费者。AMD 锐龙 8040 系列处理器为中国市场带来了领先的计算和 AI 体验，凭借比 AMD 第一代 AI PC 处理器高达 60% 的 AI TOPS 性能，在中国为 AI PC 带来全新体验。AMD Ryzen AI PC 还包含 AMD Ryzen AI 软件，带来全新生活体验并释放 Ryzen AI 硬件的全部潜力。AMD 还展示了来自通义千问、智谱·AI、无问芯穹、元始智能、面壁智能等合作伙伴的端侧中文大语言模型（LLM）。AMD 锐龙 8000G 系列台式机处理器在单芯片封装中提供令人赞叹的图形性能和生产力，部分 AMD 锐龙 8000G 处理器还支持 AMD Ryzen AI 技术，其算力高达 39TOPS，并能够独立加速电脑上的 AI 软件，以帮助优化 AI 工作负载，提高 AI 处理效率，解锁种种令人兴奋的 AI 体验。	爱集微
2024 年 3 月 22 日	营收大涨 58%，股价暴涨 14%！美光：明年绝大部分 HBM 产能已售罄！ 美光科技公布 2024 财年第二季财报，营收、毛利率、净利均超预期，扭亏为盈。DRAM 和 NAND Flash 价格上涨是业绩增长的主要动力，HBM 产能供不应求，2024 年已售罄，2025 年绝大部分供应已分配完毕。数据中心业务增势迅猛，受益于人工智能服务器对 HBM、DDR5 和数据中心 SSD 的需求。美光预计第三财季营收将进一步增	芯智讯

时间	内容	来源
	长至 64 亿至 68 亿美元，毛利率提升到 25%~28%。美光预计 2024 年 DRAM 和 NAND 供应量将低于需求，定价水平将进一步提高。	

资料来源：爱集微，Canalys，Trend Force，芯智讯，全球半导体观察，山西证券研究所

3.3 公司公告

表 3：本周重要公司公告

公告日期	代码	公告链接
2024-03-22	430139.BJ	华岭股份:2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-03-22	430139.BJ	华岭股份:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-22	430139.BJ	华岭股份:中信建投证券股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-03-22	430139.BJ	华岭股份:2023 年年度报告
2024-03-22	430139.BJ	华岭股份:2023 年年度报告摘要
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体的承诺公告
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:向不特定对象发行可转换公司债券预案
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
2024-03-22	300456.SZ	赛微电子:关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
2024-03-22	000636.SZ	风华高科:关于收到《增加诉讼请求申请书》的公告
2024-03-22	300054.SZ	鼎龙股份:向不特定对象发行可转换公司债券预案
2024-03-22	300054.SZ	鼎龙股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
2024-03-22	300054.SZ	鼎龙股份:最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告
2024-03-22	300054.SZ	鼎龙股份:向不特定对象发行可转债募集资金使用的可行性分析报告
2024-03-22	300054.SZ	鼎龙股份:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
2024-03-22	300054.SZ	鼎龙股份:向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告
2024-03-22	003043.SZ	华亚智能:关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2024-03-22	003043.SZ	华亚智能:监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2024-03-22	605277.SH	新亚电子:控股股东及实际控制人关于股票异动询问函回函
2024-03-22	605277.SH	新亚电子:关于股票交易异常波动暨股票交易风险提示的公告
2024-03-22	002077.SZ	大港股份:关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破产清算的公告
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:前次募集资金使用情况鉴证报告
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:2023 年年度报告全文
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:中信建投证券股份有限公司关于上海复旦微电子集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:中信建投证券股份有限公司关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:2023 年年度报告摘要

2024-03-22	688385.SH	复旦微电:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2024-03-22	688385.SH	复旦微电:前次募集资金使用情况报告
2024-03-22	688401.SH	路维光电:关于持股5%以上股东减持股份计划公告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2023年年度报告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2023年年度报告摘要
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:独立董事候选人声明与承诺(王后根)
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:独立董事候选人声明与承诺(俞钢)
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2024年限制性股票激励计划(草案)
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:上海兰迪律师事务所关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:对外投资管理制度
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:提名委员会关于独立董事候选人的审核意见
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:上海兰迪律师事务所关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
2024-03-22	688391.SH	钜泉科技:国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:招商证券股份有限公司关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2020年第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第四个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2023年年度报告摘要
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:上海市锦天城律师事务所关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:上海市锦天城律师事务所关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2020年第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予部分第四个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:上海市锦天城律师事务所关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2023年年度报告
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:上海市锦天城律师事务所关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2023年第二期限限制性股票激励

		计划第一个归属期符合归属条件之法律意见书
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:上海市锦天城律师事务所关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2023年第二期限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:监事会关于2023年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
2024-03-22	688018.SH	乐鑫科技:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-03-22	603688.SH	石英股份:年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-03-22	603688.SH	石英股份:2023年年度报告
2024-03-22	603688.SH	石英股份:东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告_0322
2024-03-22	603688.SH	石英股份:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-03-22	603688.SH	石英股份:2023年年度报告摘要
2024-03-22	603688.SH	石英股份:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)
2024-03-22	688167.SH	炬光科技:股东集中竞价减持股份计划公告
2024-03-22	000701.SZ	厦门信达:厦门信达股份有限公司诉讼进展公告
2024-03-22	600563.SH	法拉电子:2023年年度报告
2024-03-22	600563.SH	法拉电子:2023年年度报告摘要
2024-03-22	002484.SZ	江海股份:南通江海电容器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
2024-03-22	603936.SH	博敏电子:2024年员工持股计划(草案)
2024-03-22	603936.SH	博敏电子:2024年员工持股计划(草案)摘要
2024-03-22	603936.SH	博敏电子:2024年员工持股计划管理办法
2024-03-22	603936.SH	博敏电子:监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见
2024-03-22	688409.SH	富创精密:关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2024-03-22	603002.SH	宏昌电子:控股股东、实际控制人有关股票交易异常波动的回复函
2024-03-22	603002.SH	宏昌电子:股票交易异常波动公告
2024-03-22	688045.SH	必易微:2023年年度报告
2024-03-22	688045.SH	必易微:关于公司实际控制人、控股股东涉及诉讼的公告
2024-03-22	688045.SH	必易微:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2024-03-22	688045.SH	必易微:2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-22	688045.SH	必易微:大华会计师事务所对必易微募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-03-22	688045.SH	必易微:2023年年度报告摘要
2024-03-22	688153.SH	唯捷创芯:关于2020年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告
2024-03-22	002655.SZ	共达电声:共达电声股份有限公司关于聘任高级管理人员及高级管理人员离职的公告
2024-03-22	002876.SZ	三利谱:关于提前归还部分募集资金的公告
2024-03-22	688035.SH	德邦科技:关于与专业投资机构共同投资进展的公告
2024-03-22	300903.SZ	科翔股份:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
2024-03-22	300903.SZ	科翔股份:关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

2024-03-22	300903.SZ	科翔股份:广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
2024-03-22	300903.SZ	科翔股份:2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
2024-03-22	300903.SZ	科翔股份:监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:前次募集资金使用情况的鉴证报告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:前次募集资金使用情况报告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告
2024-03-22	300650.SZ	太龙股份:关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
2024-03-22	688400.SH	凌云光:关于对凌云光技术股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定
2024-03-22	300481.SZ	濮阳惠成:关于向特定对象发行股票部分募集资金专户销户完成的公告
2024-03-22	300701.SZ	森霸传感:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告
2024-03-22	300236.SZ	上海新阳:关于公司违规减持股份致歉并承诺购回的公告
2024-03-21	688279.SH	峰昭科技:海通证券股份有限公司关于峰昭科技(深圳)股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
2024-03-21	688279.SH	峰昭科技:关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告
2024-03-21	002130.SZ	沃尔核材:关于公司股票交易异常波动的公告
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:国浩律师(上海)事务所关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项之法律意见书
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司变更募集资金专户的核查意见
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授予日)
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-03-21	833914.BJ	远航精密:关于变更募集资金专户的公告
2024-03-21	688372.SH	伟测科技:2023 年年度报告
2024-03-21	688372.SH	伟测科技:2023 年年度报告摘要
2024-03-21	688372.SH	伟测科技:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
2024-03-21	688372.SH	伟测科技:关于董事辞职暨补选董事的公告
2024-03-21	688372.SH	伟测科技:2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-03-21	688372.SH	伟测科技:方正证券承销保荐有限责任公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-03-21	688372.SH	伟测科技:2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明
2024-03-21	688052.SH	纳芯微:关于部分董事、高级管理人员、核心人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告
2024-03-21	000670.SZ	盈方微:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
2024-03-21	000670.SZ	盈方微:关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:2023 年年度报告
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见

2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就相关事项之独立财务顾问报告
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:2023 年年度报告摘要
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:上海兰迪律师事务所关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2024-03-21	300916.SZ	朗特智能:关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明
2024-03-21	688521.SH	芯原股份:关于芯原微电子(上海)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函
2024-03-21	688521.SH	芯原股份:关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告
2024-03-21	301200.SZ	大族数控:关于独立董事辞职的公告
2024-03-21	603031.SH	安孚科技:关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:年度募集资金使用情况专项说明
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:关于第六期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:2023 年年度报告
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:国投证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:2023 年年度报告摘要
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:年度募集资金使用鉴证报告
2024-03-21	002273.SZ	水晶光电:国投证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
2024-03-21	603186.SH	华正新材:关于公司在泰国投资新建生产基地的公告
2024-03-21	600898.SH	ST 美讯:关于董事会秘书辞职的公告
2024-03-21	600584.SH	长电科技:关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告
2024-03-21	688106.SH	金宏气体:关于签订日常经营合同的公告
2024-03-21	688652.SH	京仪装备:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
2024-03-21	301389.SZ	隆扬电子:关于变更职工代表监事暨选举监事会主席的公告
2024-03-20	002745.SZ	木林森:关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告
2024-03-20	838402.BJ	硅烷科技:关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-03-20	838402.BJ	硅烷科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-20	838402.BJ	硅烷科技:中信证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见
2024-03-20	838402.BJ	硅烷科技:会计政策变更公告
2024-03-20	838402.BJ	硅烷科技:2023 年年度报告摘要
2024-03-20	838402.BJ	硅烷科技:2023 年年度报告
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
2024-03-20	002180.SZ	纳思达:关于公司 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告
2024-03-20	002055.SZ	得润电子:关于股票交易异常波动公告的更正公告
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)的法律意见书
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的公告
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:2024 年股票期权激励计划(草案)

2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:上海信公铁禾企业管理咨询有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:2024 年股票期权激励计划自查表
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:关于拟设立全资子公司购买土地使用权的公告
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案的核查意见
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:2024 年股票期权激励计划激励对象名单
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法
2024-03-20	301319.SZ	唯特偶:2024 年股票期权激励计划(草案)摘要
2024-03-20	688629.SH	华丰科技:股票交易异常波动公告
2024-03-20	688629.SH	华丰科技:控股股东关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函的回函
2024-03-20	688629.SH	华丰科技:实际控制人关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函的回函
2024-03-20	688195.SH	腾景科技:2023 年度募集资金存放与实际使用鉴证报告
2024-03-20	688195.SH	腾景科技:2023 年年度报告摘要
2024-03-20	688195.SH	腾景科技:2023 年年度报告
2024-03-20	688195.SH	腾景科技:2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-20	688195.SH	腾景科技:兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:关于聘任证券事务代表的公告
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告
2024-03-20	002902.SZ	铭普光磁:国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见
2024-03-20	002288.SZ	铭普光磁:国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见
2024-03-20	001309.SZ	超华科技:关于子公司破产清算的提示性公告
2024-03-20	605277.SH	德明利:深圳市德明利技术股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-03-20	605277.SH	新亚电子:控股股东及实际控制人关于股票异动询问函回函
2024-03-20	605111.SH	新亚电子:关于股票交易异常波动的公告
2024-03-20	605111.SH	新洁能:江苏世纪同仁律师事务所关于无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施之法律意见书
2024-03-20	605218.SH	新洁能:股权激励限制性股票回购注销实施公告
2024-03-20	600667.SH	伟时电子:关于对外投资设立越南子公司的公告
2024-03-20	002055.SZ	太极实业:关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告
2024-03-20	688173.SH	得润电子:股票交易异常波动公告
2024-03-20	600288.SH	希荻微:监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2024-03-20	300913.SZ	大恒科技:关于公司控股子公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的补充公告
2024-03-20	300752.SZ	兆龙互连:股票交易异常波动公告
2024-03-20	300545.SZ	隆利科技:关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2024-03-20	300545.SZ	联得装备:监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)的核查意见
2024-03-20	300545.SZ	联得装备:关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
2024-03-20	300545.SZ	联得装备:关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的公告
2024-03-20	300545.SZ	联得装备:2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)
2024-03-20	301042.SZ	联得装备:广东信达律师事务所关于公司 2023 年限制性股票激励计划之调整授予价格及授予预留限制性股票相关事项的法律意见书
2024-03-20	300236.SZ	安联锐视:关于会计政策变更的公告
2024-03-19	688484.SH	上海新阳:关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告

2024-03-19	688484.SH	南芯科技:监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)的核查意见
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的公告
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:2023 年年度报告
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:上海市锦天城律师事务所关于上海南芯半导体科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项之法律意见书
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:中信建投证券股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告
2024-03-19	688484.SH	南芯科技:2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)
2024-03-19	603685.SH	南芯科技:2023 年年度报告摘要
2024-03-19	603685.SH	晨丰科技:天健会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-03-19	603685.SH	晨丰科技:2023 年年度报告全文
2024-03-19	603685.SH	晨丰科技:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2024-03-19	603685.SH	晨丰科技:2023 年年度报告摘要
2024-03-19	603685.SH	晨丰科技:长江保荐关于晨丰科技 2023 年度募集资金使用情况的核查意见
2024-03-19	837212.BJ	晨丰科技:2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-19	688396.SH	智新电子:股票交易异常波动公告
2024-03-19	600584.SH	华润微:关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告
2024-03-19	301067.SZ	长电科技:关于大股东筹划重大事项的停牌公告
2024-03-19	301067.SZ	显盈科技:关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
2024-03-19	301067.SZ	显盈科技:向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)
2024-03-19	301067.SZ	显盈科技:向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)
2024-03-19	301067.SZ	显盈科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
2024-03-19	301067.SZ	显盈科技:关于签署《股权转让协议之补充协议》的公告
2024-03-19	301067.SZ	显盈科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
2024-03-19	301067.SZ	显盈科技:关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
2024-03-19	833914.BJ	显盈科技:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)
2024-03-19	688209.SH	远航精密:关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
2024-03-19	003004.SZ	英集芯:关于聘任证券事务代表的公告
2024-03-19	688052.SH	声讯股份:股票交易异常波动公告
2024-03-19	688668.SH	纳芯微:关于部分董事、高级管理人员、核心人员增持公司股份计划的公告
2024-03-19	688668.SH	鼎通科技:控股股东及实控人关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函的回复
2024-03-19	002388.SZ	鼎通科技:股票交易异常波动公告
2024-03-19	003019.SZ	新亚制程:关于高级管理人员职务调整的公告
2024-03-19	301205.SZ	宸展光电:关于股票交易异常波动的公告
2024-03-19	688603.SH	联特科技:关于变更公司高级管理人员的公告
2024-03-19	002729.SZ	天承科技:关于对年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目及珠海研发中心建设项目增加投资的公告
2024-03-19	002885.SZ	好利科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
2024-03-19	601231.SH	京泉华:关于全资子公司参与设立投资基金完成工商注册登记及私募投资基金备案的公告
2024-03-19	688048.SH	环旭电子:关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
2024-03-19	688048.SH	长光华芯:关于对外投资暨关联交易的公告
2024-03-19	688048.SH	长光华芯:华泰联合证券有限责任公司关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司向关联方增资的核查意见

2024-03-19	688048.SH	长光华芯:华泰联合证券有限责任公司关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见
2024-03-19	603327.SH	长光华芯:关于向关联方增资的公告
2024-03-19	603327.SH	福蓉科技:公司相关股东关于股票交易异常波动有关情况的回函
2024-03-19	600288.SH	福蓉科技:股票交易异常波动公告
2024-03-19	600288.SH	大恒科技:关于公司控股子公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告
2024-03-19	300398.SZ	大恒科技:关于变更证券事务代表的公告
2024-03-19	300398.SZ	飞凯材料:关于全资子公司被合同诈骗暨收到立案决定书的公告
2024-03-19	300319.SZ	飞凯材料:2023 年年度业绩预告修正公告
2024-03-19	301041.SZ	麦捷科技:关于回购并注销限制性股票的减资公告
2024-03-19	300903.SZ	金百泽:关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
2024-03-19	300956.SZ	科翔股份:关于终止《新建 6GWH 钠离子新能源电池项目投资意向合同书》的公告
2024-03-19	300956.SZ	英力股份:关于对外投资设立全资孙公司的公告
2024-03-19	300956.SZ	英力股份:关于对外投资设立全资子公司的公告
2024-03-18	688045.SH	英力股份:关于聘任证券事务代表的公告
2024-03-18	600237.SH	必易微:关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2024-03-18	600237.SH	铜峰电子:2023 年年度报告
2024-03-18	600237.SH	铜峰电子:募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-03-18	600237.SH	铜峰电子:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-03-18	600237.SH	铜峰电子:2023 年年度报告摘要
2024-03-18	600237.SH	铜峰电子:国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-03-18	600237.SH	铜峰电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-03-18	001309.SZ	铜峰电子:国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-03-18	688147.SH	德明利:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
2024-03-18	300115.SZ	微导纳米:关于公司提起诉讼的公告
2024-03-18	300115.SZ	长盈精密:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-03-18	300115.SZ	长盈精密:中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-03-18	300115.SZ	长盈精密:关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-03-18	300115.SZ	长盈精密:2023 年年度报告摘要
2024-03-18	300115.SZ	长盈精密:关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
2024-03-18	300115.SZ	长盈精密:中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见
2024-03-18	688012.SH	长盈精密:2023 年年度报告
2024-03-18	688012.SH	中微公司:2023 年年度报告
2024-03-18	688012.SH	中微公司:普华永道中天审字(2024)第 10095 号 2023 年度财务报表及审计报告
2024-03-19	688012.SH	中微公司:普华永道中天特审字(2024)第 1032 号 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
2024-03-18	688012.SH	中微公司:2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024-03-18	688012.SH	中微公司:2023 年年度报告摘要
2024-03-18	688012.SH	中微公司:对外投资管理制度
2024-03-18	002052.SZ	中微公司:海通证券股份有限公司关于中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-03-18	688234.SH	ST 同洲:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
2024-03-18	603061.SH	天岳先进:关于变更持续督导保荐代表人的公告
2024-03-18	603061.SH	金海通:2024 年员工持股计划(草案)
2024-03-18	603061.SH	金海通:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告

2024-03-18	603061.SH	金海通:国浩律师(深圳)事务所关于天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划之法律意见书
2024-03-18	603061.SH	金海通:监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见
2024-03-18	603061.SH	金海通:2024年员工持股计划管理办法
2024-03-18	688383.SH	金海通:2024年员工持股计划(草案)摘要
2024-03-18	688383.SH	新益昌:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
2024-03-18	002217.SZ	新益昌:关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
2024-03-18	688655.SH	合力泰:关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告
2024-03-18	688655.SH	迅捷兴:深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-03-18	688655.SH	迅捷兴:关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
2024-03-18	688655.SH	迅捷兴:信达关于迅捷兴2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
2024-03-18	600898.SH	迅捷兴:2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)
2024-03-18	600898.SH	ST美讯:关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告
2024-03-18	688655.SH	ST美讯:山东龙脊岛关于国美通讯股票交易异常波动询证函的回复
2024-03-18	831627.BJ	迅捷兴:监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)
2024-03-18	300301.SZ	力王股份:东莞证券股份有限公司关于广东力王新能源股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
2024-03-18	688772.SH	*ST长方:关于重大诉讼的进展公告
2024-03-18	688010.SH	珠海冠宇:关于公司涉及诉讼的进展公告
2024-03-18	688010.SH	福光股份:兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-03-18	688010.SH	福光股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-03-18	603893.SH	福光股份:关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的公告
2024-03-18	603893.SH	瑞芯微:北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的法律意见书
2024-03-18	603893.SH	瑞芯微:关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
2024-03-18	603893.SH	瑞芯微:2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对象名单(授权日)
2024-03-18	603893.SH	瑞芯微:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权相关事项之独立财务顾问报告
2024-03-18	300666.SZ	瑞芯微:监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对象名单的核查意见(授权日)
2024-03-18	600360.SH	江丰电子:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-03-18	600877.SH	华微电子:关于公司董事会秘书辞任的公告
2024-03-18	300939.SZ	电科芯片:关于监事辞职的公告
2024-03-18	300842.SZ	秋田微:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
2024-03-18	301031.SZ	帝科股份:关于合计持股5%以上股东减持股份的预披露公告
2024-03-18	301031.SZ	中熔电气:关于董事将其部分间接持有的股份变更为直接持有的公告

资料来源: Wind, 山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

